

## 世界半導体製造装置統計 Worldwide SEMS Report

### 2026年第1四半期販売高は、前年同期比14%増の366億米ドル

東京 2026年6月5日 - 日本半導体製造装置協会が発表した2026年第1四半期（暦年）の世界半導体製造装置販売額は、前年同期比14%増の366億ドルでした。

前年同期比では、台湾が24%増、韓国が16%増と大幅に伸びたことにより、全体としては14%の増加となりました。AI向けの先端ロジックやHBM・DRAMを中心に、高水準の投資が続いています。

前四半期比でも、韓国が26%増、台湾が18%増と高い伸びを記録しました。中国は16%の減少となりましたが、依然として12四半期連続で最大の市場となっています。

この統計はSEMIと協同で、世界80社以上の半導体製造装置メーカーから毎月提供されるデータを集計したものです。販売高ならびに前四半期比、前年同期比成長率は下表の通りです。

(販売)

(単位: 10億米ドル)

期 地域	1Q2026 1~3月	4Q2025 10~12月	1Q2025 1~3月	1Q26/4Q25 前四半期比	1Q26/1Q25 前年同期比
日本	2.16	2.82	2.18	-24%	-1%
北米	3.28	3.09	2.93	6%	12%
欧州	0.95	0.74	0.87	28%	9%
韓国	8.93	7.08	7.69	26%	16%
台湾	8.77	7.44	7.09	18%	24%
中国	10.99	13.13	10.26	-16%	7%
その他	1.48	1.97	1.03	-25%	43%
合計	36.55	36.27	32.05	1%	14%

★出所 SEAJ (日本), SEMI(北米、欧州、その他)・SEMIジャパン

★四捨五入したため、合計は地域値の合計と一致しない場合があります。

お問い合わせ先：

事務局 事務局長 兼 広報部長 小林 章秀(こばやし あきひで)

Web <https://www.seaj.or.jp> E-mail [akobayashi@seaj.or.jp](mailto:akobayashi@seaj.or.jp)

TEL 03-3261-8261